(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-74936 (P2001-74936A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				Ť	7]}*(参考)
G 0 2 B	5/30			G 0	2 B	5/30			
B05D	1/36			B 0	5 D	1/36		Z	
	7/04					7/04			
B 3 2 B	7/02	103		В3.	2 B	7/02		103	
	23/08					23/08			
			審査請求	未謂求	請求	項の数20	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特爾2000-187296(120	100-187296)	(71)	光節 人	0000015	270		

コニカ株式会社 (22)出願日 平成12年6月22日(2000.6.22) 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 (72) 発明者 村上 隆 (31)優先権主張番号 特願平11-183769 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 (32)優先日 平成11年6月29日(1999.6.29) (33)優先権主張国 日本 (JP) (72) 発明者 小林 徹 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内 (72)発明者 長谷川 光世 東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学フィルム及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 透明樹脂フィルム上に片側に2層以上の透明 樹脂層を形成する際に、塗布乾燥課程で発生する異物故 障の発生を抑制した光学フィルム及びその製造方法を提 供する。

【解決手段】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚 15μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に 2層以上の透明樹脂層を有する光学フィルムにおいて、上層の膜厚に相当する高さよりも大きな凸部が下層塗布面上に実質的に含まれないことを特徴とする光学フィルム及びその製造方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜 厚15μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に2層 以上の透明樹脂層を有する光学フィルムにおいて、上層 の膜厚に相当する高さよりも大きな凸部が下層塗布面上 に実質的に含まれないことを特徴とする光学フィルム。

【請求項2】 上層の膜厚に相当する大きさよりも大き な凸部もしくは異物の数が下層塗布面上に1個/m²以 下であることを特徴とする請求項1記載の光学フィル

【請求項3】 上層の膜厚に相当する大きさの粒子径よ りも大きな異物の数が上層内に1個/m²以下であるこ とを特徴とする請求項1又は2記載の光学フィルム。

【請求項4】 上層用塗布組成物が、少なくとも活性線 硬化樹脂と溶媒を含み、該上層用塗布組成物に含まれる 溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N/m以 下である上層用塗布組成物を用いて塗設されたことを特 徴とする求項1~3のいずれか1項記載の光学フィル ム。

【請求項5】 下層に微粒子を含むことを特徴とする請 20 求項3又は4記載の光学フィルム。

【請求項6】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜 厚15μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に2層 以上の透明樹脂層を有する光学フィルムにおいて、下層 の塗布面の中心線表面粗さRaが30nm以下である下 層上に上層を塗設したことを特徴とする光学フィルム。

【請求項7】 上層用塗布組成物が、少なくとも活性線 硬化樹脂と溶媒を含み、該上層用塗布組成物に含まれる 溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N/m以 下である上層用塗布組成物を用いて塗設されたことを特 30 徴とする請求項6記載の光学フィルム。

【請求項8】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜 厚15μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に2層 以上の透明樹脂層を有する光学フィルムにおいて、透明 樹脂フィルム及びその塗布層に直径100μm以上の大 きさの異物故障の数が1個/m²以下であることを特徴 とする光学フィルム。

【請求項9】 下層に微粒子を含むことを特徴とする請 求項6~8のいずれか1項記載の光学フィルム。

【請求項10】 透明樹脂フィルムがセルローストリア 40 セテートもしくはセルロース誘導体からなることを特徴 とする請求項1~9のいずれか1項記載の光学フィル

【請求項11】 透明樹脂フィルム上の少なくとも片側 に2層以上の透明樹脂層を塗設する際に、下層塗布組成 物を、上層の膜厚に相当する粒子径を有する粒子の捕捉 効率が99%以上の濾過具により濾過し、この下層塗布 組成物を用いて下層を塗布乾燥させた後、その上に膜厚 15μm以下の上層を塗設することを特徴とする光学フ ィルムの製造方法。

【請求項12】 透明樹脂フィルム上に微粒子を含む下 層とその上に上層を塗設して少なくとも片側に2層以上 の透明樹脂層を塗設する際に、上層膜厚に相当する粒子 径を有する粒子の捕捉効率が99%以上で、かつ下層塗 布組成物中に添加された微粒子分散物の体積平均粒子径 +3SDに相当する粒子径の粒子の捕捉効率が30%以 下となる濾過具により濾過した下層塗布組成物を、塗布 乾燥させ、その上に上層を塗設することを特徴とする光 学フィルムの製造方法。

【請求項13】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に 10 膜厚15μm以下の上層を塗設して少なくとも2層以上 の透明樹脂層を塗設する際に、上層用塗布組成物が、少 なくとも樹脂と溶媒を含み、該上層用塗布組成物に含ま れる溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N/ m以下である上層用塗布組成物を用いて塗設されたこと を特徴とする請求項11又は12記載の光学フィルムの 製造方法。

【請求項14】 前記の上層用塗布組成物が少なくとも 活性線硬化樹脂と溶媒を含み、塗布組成物の表面張力が 26×10⁻³N/m以下でかつ該上層用途布組成物に含 まれる溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N /m以下であることを特徴とする請求項13記載の光学 フィルムの製造方法。

【請求項15】 透明樹脂フィルムがセルローストリア セテートもしくはセロース誘導体からなることを特徴と する請求項11~14のいずれか1項記載の光学フィル ムの製造方法。

【請求項16】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に 膜厚15μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に2 層以上の透明樹脂層を塗設する際に、上層の膜厚に相当 する粒子径以上の大きさを有する異物が実質的に含まれ ないようにしたことを特徴とする下層の塗布組成物。

【請求項17】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に 膜厚15μm以下の活性線硬化樹脂からなる上層を塗設 して少なくとも片側に2層以上の透明樹脂層を塗設した 光学フィルムを製造するための下層用塗布組成物におい て、上層の膜厚に相当する大きさの粒子径より大きな異 物が5個/100ml以下としたことを特徴とする下層 用塗布組成物。

【請求項18】 透明樹脂フィルム上に下層とその上に 膜厚15μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に2 層以上の透明樹脂層を塗設する際に用いられる上層用の **塗布組成物において、塗布組成物に含まれる溶媒が蒸発** した後の該塗布組成物の表面張力が36×10⁻³N/m 以下であることを特徴とする上層用塗布組成物。

【請求項19】 塗布組成物が少なくとも活性線硬化樹 脂と溶媒からなり、該塗布組成物の表面張力が26×1 0⁻³N/m以下であり、かつ該塗布組成物から溶媒が蒸 発した後の表面張力が36×10⁻³N/m以下であるこ 50 とを特徴とする請求項18記載の上層用塗布組成物。

【請求項20】 2枚の透明樹脂フィルムで偏光膜をサンドイッチして作られた偏光板において、使用される透明樹脂フィルムのうち少なくとも一方が、請求項1~10項のいずれか1項記載の光学フィルムであることを特徴とする偏光板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学用途に利用される光学フィルム及びその製造方法に関するものであり、特に偏光板用保護フィルム及びその製造方法に有用 10 な光学フィルム及びその製造方法に関するものである。 【0002】

【従来の技術】液晶ディスプレイ用偏光板保護フィル ム、有機ELディスプレイ等に用いられる円偏光板の保 護フィルムなどの光学用途に使用される透明樹脂フィル ムでは、様々な機能を持たせるために透明樹脂層が塗設 されている。例えば、帯電防止機能を持たせるための帯 電防止層や、表面硬度を向上させるためのハードコート 層、膜付き性を向上させるための下引き層、カールを防 止するためのアンチカール層などである。上記透明樹脂 20 フィルムにこのような透明樹脂層を塗設する際に、塗 布、乾燥課程で異物故障が発生するという問題があっ た。ここで言う異物故障とは塗設された透明樹脂層に樹 脂の固まりあるいは、はじきなどによって目視で故障と して確認できるものなどを指している。特に光学用途に 使用される透明樹脂フィルムでは異物故障の存在は商品 価値を低下させてしまうため、その低減が求められてい た。具体的には目視によって直径100 μmに見える異 物故障が1個/m²以下の光学フィルムが求められてい る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的は、透明樹脂フィルム上に片側に2層以上の透明樹脂層を形成する際に、塗布乾燥課程で発生する異物故障の発生を抑制した光学フィルム及びその製造方法を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、下記構成により達成される。

- (1) 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚15 μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に2層以上の 透明樹脂層を有する光学フィルムにおいて、上層の膜厚 に相当する高さよりも大きな凸部が下層塗布面上に実質 的に含まれないことを特徴とする光学フィルム。
- (2) 上層の膜厚に相当する大きさよりも大きな凸部 もしくは異物の数が下層塗布面上に1個/m²以下であ ることを特徴とする前記1記載の光学フィルム。
- (3) 上層の膜厚に相当する大きさの粒子径よりも大きな異物の数が上層内に1個/m²以下であることを特徴とする前記1又は2記載の光学フィルム。

- (4) 上層用塗布組成物が、少なくとも活性線硬化樹脂と溶媒を含み、該上層用塗布組成物に含まれる溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N/m以下である上層用塗布組成物を用いて塗設されたことを特徴とする前記1~3のいずれか1項記載の光学フィルム。
- (5) 下層に微粒子を含むことを特徴とする前記3又は4記載の光学フィルム。
- (6) 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚15 μm以下の上層を塗設して少なくとも片側に2層以上の 透明樹脂層を有する光学フィルムにおいて、下層の塗布 面の中心線表面粗さRaが30nm以下である下層上に 上層を塗設したことを特徴とする光学フィルム。
- (7) 上層用塗布組成物が、少なくとも活性線硬化樹脂と溶媒を含み、該上層用塗布組成物に含まれる溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N/m以下である上層用塗布組成物を用いて塗設されたことを特徴とする前記6記載の光学フィルム。
- (8) 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚 15 μ m以下の上層を塗設して少なくとも片側に 2 層以上の透明樹脂層を有する光学フィルムにおいて、透明樹脂フィルム及びその塗布層に直径 100 μ m以上の大きさの異物故障の数が 1 個/ m 2 以下であることを特徴とする光学フィルム。
- (9) 下層に微粒子を含むことを特徴とする前記6~8のいずれか1項記載の光学フィルム。
- (10) 透明樹脂フィルムがセルローストリアセテートもしくはセルロース誘導体からなることを特徴とする前記1~9のいずれか1項記載の光学フィルム。
- (11) 透明樹脂フィルム上の少なくとも片側に2層 30 以上の透明樹脂層を塗設する際に、下層塗布組成物を、 上層の膜厚に相当する粒子径を有する粒子の捕捉効率が 99%以上の濾過具により濾過し、この下層塗布組成物 を用いて下層を塗布乾燥させた後、その上に膜厚15μ m以下の上層を塗設することを特徴とする光学フィルム の製造方法。
 - (12) 透明樹脂フィルム上に微粒子を含む下層とその上に上層を塗設して少なくとも片側に2層以上の透明樹脂層を塗設する際に、上層膜厚に相当する粒子径を有する粒子の捕捉効率が99%以上で、かつ下層塗布組成物中に添加された微粒子分散物の体積平均粒子径+3SDに相当する粒子径の粒子の捕捉効率が30%以下となる濾過具により濾過した下層塗布組成物を、塗布乾燥させ、その上に上層を塗設することを特徴とする光学フィルムの製造方法。
- (13) 透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚15μm以下の上層を塗設して少なくとも2層以上の透明樹脂層を塗設する際に、上層用塗布組成物が、少なくとも樹脂と溶媒を含み、該上層用塗布組成物に含まれる溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N/m以下である上層用塗布組成物を用いて塗設されたことを特徴

40

とする前記11又は12記載の光学フィルムの製造方 法。

前記の上層用塗布組成物が少なくとも活性線 (14)硬化樹脂と溶媒を含み、塗布組成物の表面張力が26× 10⁻³N/m以下でかつ該上層用塗布組成物に含まれる 溶媒が蒸発した後で、表面張力が36×10⁻³N/m以 下であることを特徴とする前記13記載の光学フィルム の製造方法。

(15)透明樹脂フィルムがセルローストリアセテー トもしくはセロース誘導体からなることを特徴とする前 10 記11~14のいずれか1項記載の光学フィルムの製造 方法。

(16)透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚1 5 μ m以下の上層を塗設して少なくとも片側に 2 層以上 の透明樹脂層を塗設する際に、上層の膜厚に相当する粒 子径以上の大きさを有する異物が実質的に含まれないよ うにしたことを特徴とする下層の塗布組成物。

透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚1 5 μ m以下の活性線硬化樹脂からなる上層を塗設して少 なくとも片側に2層以上の透明樹脂層を塗設した光学フ 20 ィルムを製造するための下層用塗布組成物において、上 層の膜厚に相当する大きさの粒子径より大きな異物が5 個/100ml以下としたことを特徴とする下層用塗布 組成物。

(18)透明樹脂フィルム上に下層とその上に膜厚1 5 μ m以下の上層を塗設して少なくとも片側に2層以上 の透明樹脂層を塗設する際に用いられる上層用の塗布組 成物において、塗布組成物に含まれる溶媒が蒸発した後 の該塗布組成物の表面張力が36×10⁻³N/m以下で あることを特徴とする上層用塗布組成物。

(19) 塗布組成物が少なくとも活性線硬化樹脂と溶 媒からなり、該塗布組成物の表面張力が26×10⁻³N /m以下であり、かつ該塗布組成物から溶媒が蒸発した 後の表面張力が36×10⁻³N/m以下であることを特 徴とする前記18記載の上層用塗布組成物。

(20)2枚の透明樹脂フィルムで偏光膜をサンドイ ッチして作られた偏光板において、使用される透明樹脂 フィルムの少なくとも一方が、前記1~10項のいずれ か1項記載の光学フィルムであることを特徴とする偏光

【0005】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に おいて上層の膜厚に相当する高さよりも大きな凸部が下 層塗布面に実質的に含まれないとは、下層、上層が塗布 されたフィルム表面を10倍のルーペで観察した際に、 凸部が5個/m²以下である場合をさす。また、本発明 でいう凸部とは、フィルム自体に由来する突起や、フィ ルム上に存在する異物など、フィルムの表面の平面性に 影響を与えるものをさす。透明樹脂フィルムの片側に2 層以上の透明樹脂層を設ける場合、異物故障の数が多く なってしまうという問題があった。そこで、この問題を 50 用したり、溶解性が良好な溶媒を選択したりするなどの

解決するために鋭意検討を重ねた結果、異物故障が起っ ているのは上層であるにも関わらず、下層塗布組成物が 原因で異物故障数を増加させていたことが判明した。す なわち、下層塗布組成物に微細なゴミ(異物)が含まれ ていると上層を塗設した際に大きな異物故障となってい たのである。ゴミ(異物)の侵入経路は完全に特定され ない場合もあるが、1つは調液、塗布工程で他の製品と 共用している場合、調液あるいは塗布関連機器や配管内 部の洗浄不足による汚染などが原因の1つにあげられ

【0006】異物故障の発生メカニズムは完全に特定さ れてはいないが、上層の透明樹脂層を塗設する際に、下 層の透明樹脂層上に上層の膜厚に相当する大きさよりも 大きなゴミもしくは凸部が存在するとその周囲に樹脂が 盛り上がるように付くため、反射光もしくは透過光によ る観察の際に光の屈折のため目視ではより大きな異物故 障として見えてしまうことが判明した。特に上層の塗布 膜厚に相当する粒子径よりも大きな異物(ゴミ)が存在 すると直径100μmもの異物故障として見えてしまう ため、商品価値を著しく低下させてしまう。本発明で は、下層の塗布組成物から実質的にこれらの異物を取り 除くことによって、上層を重層しても異物故障の極めて 少ない高品質な透明樹脂フィルムを提供することができ た。異物を取り除くには上層の膜厚に相当する粒子径に おける捕捉効率が99%以上の濾過手段を用いることが 好ましい。あるいは、該粒子径以上の粒子を完全に捕捉 可能なアブソリュートタイプのフィルターを使用するこ とが望まれる。単一のフィルターを使用しても良いし、 複数のフィルターを組み合わせてもよい。そして、特に 下層に微粒子を含む場合、分散不良あるいはコンタミに よる異物の混入、凝集などにより、ゴミ(異物)が含ま れるケースが多いが、このようなケースでは、著しい効 果が認められる。しかしながら、あまり細かいフィルタ ーを選定すると添加した微粒子を捕捉してしまうため、 適切なフィルターの選択が必要である。

【0007】又、下層塗布層においては中心線表面粗さ Raが30nm以下であることが平滑な上層を塗設する ために極めて有効であることも確認された。表面粗さは 光干渉式表面粗さ測定器で測定することが望ましい。測 定長さは5mm以上であることが望ましく、更に1 μm 以下の分解能で、0.05mm²(0.2mm×0.2 5mm)以上の面積について測定することが好ましい。 このときのRaが30nm以下、特に好ましくは20n m以下であることが望ましい。

【0008】特にこれらの効果は上層の膜厚が15 µ m 以下のときに顕著であり、さらに上層に活性線硬化樹脂 (例えば紫外線硬化樹脂) を用いる場合、大きな効果が 認められた。表面粗さを低く保つためには、使用する樹 脂が均一でゲル状の異物を含んでいないか取り除いて使

注意が必要である。特に微粒子を添加している場合は、 凝集などがおこらないようにしなければならない。ある いは塗布方法についても適切な選択が必要であり、例え ばグラビアコーターあるいはワイヤーバーを使用すると 筋状の模様が入る場合があり、このような場合は押し出 しコーターあるいはリバースコーターなどを用いること が望ましい。

【0009】本発明の別の態様では、上層の塗布組成物 において、溶媒が蒸発した後の表面張力が36×10⁻³ N/m以下の塗布組成物を用いることによって、さらに 10 異物が少なくなることが確認された。さらに好ましく は、上層の溶媒を含む塗布組成物の表面張力が26×1 O⁻³N/m以下である塗布組成物を用いることによっ て、目視での異物が減少しさらに好ましい結果が得られ ることが確認された。

【0010】本発明で用いられる透明樹脂フィルムは特 に限定はされないが、例えば、ポリエステルフィルム、 ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、セロ ファン、セルロースジアセテートフィルム、セルロース アセテートブチレートフィルム、セルロースアセテート 20 プロピオネートフィルム、セルローストリアセテート等 のセルロースエステルフィルムあるいはセルロース誘導 体からなるフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、ポ リビニルアルコールフィルム、エチレンビニルアルコー ルフィルム、シンジオタクティックポリスチレン系フィ ルム、ポリカーボネートフィルム、ノルボルネン樹脂系 フィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエーテル ケトンフィルム、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリ スルホン系フィルム、ポリエーテルケトンイミドフィル ム、ポリアミドフィルム、フッ素樹脂フィルム、ナイロ 30 ンフィルム、ポリメチルメタクリレートフィルム、アク リルフィルムあるいはポリアリレート系フィルム等を挙 げることができるが、本発明には、セルローストリアセ テートフィルム (TACフィルム)、ポリカーボネート (以下PCと略すことがある) フィルム、シンジオタク ティックポリスチレン系フィルム、ポリアリレート系フ ィルム、ノルボルネン樹脂系フィルム及びポリスルホン 系フィルムが透明性、機械的性質、光学的異方性がない 点など好ましく、特にTACフィルム及びPCフィルム るため好ましく用いられ、特にTACフィルムを使用す る場合、著しい効果が認められた。

【0011】次に、TACフィルムの製膜法について述 べる。TACフィルムは一般的に、TACフレーク原料 及び可塑剤をメチレンクロライドに溶解して粘稠液と し、これに可塑剤を溶解してドープとなし、エックスト ルーダーダイスから、エンドレスに回転するステンレス 等の金属ベルト(バンドともいう)上に流延して、乾燥 させ、生乾きの状態でベルトから剥離し、ロール等の搬 送装置により、両面から乾燥させて巻き取り、作られ

る。PCフィルムについてもTACフィルムと同様に製 膜することが出来る。

【0012】なお、巻き取られたTAC又はPCフィル ムは次ぎの塗布工程で帯電防止塗布液組成物等が塗布さ れるが、一般的には一つの塗布が終わる毎に巻き取り、 また次ぎの塗布を行うというように断続的に塗布を行っ ている。この方法であると、収率が落ちたり、輸送コス トがかかったり、フィルムを痛めやすいという欠点があ った。本発明者らは一つの工程内で連続して色々な塗布 液組成物を次々と塗布を行うことにより、収率が上が り、コストが安くなり、フィルムの損傷もなく、フィル ムとの接着性あるいは塗布層間の接着性がより優れてい ることを発見し、連続塗布方式の方が好ましいことを見 いだした。更に、TAC又はPCフィルムの製膜のライ ンと塗布ラインとを結合させるいわゆるインライン塗布 (製膜と塗布が同一ライン内にある) は収率、コスト、 接着性などが、より優れていることを見いだした。した がって、本発明のように、多種類の塗布を行うには、断 続的な塗布よりも連続塗布方式が好ましく、特に連続方 式よりもインライン方式の方が好ましい。

【0013】上記可塑剤には、トリフェニルホスフェー ト、ビフェニルージフェニルホスフェート、ジメチルエ チルホスフェート、エチルフタリルエチルグリコレート 等が好ましく用いられるが、可塑剤はTACフィルムの 耐水性を付与するのに、重要な素材であるが、偏光板用 保護フィルムには出来るだけ少量の添加が好ましい。可 塑剤の添加量は2~15質量%が好ましく、更に4~1 1質量%が好ましい。PCフィルムには上記可塑剤は一 般的に不要であるが、添加してもかまわない。

【0014】また、本発明に有用なTAC又はPCフィ ルム中に、紫外線吸収剤を含有させることによって、耐 光性に優れた偏光板用保護フィルムを得ることが出来 る。本発明に有用な紫外線吸収剤としては、サリチル酸 誘導体(UV-1)、ベンゾフェノン誘導体(UV-2)、ベンゾトリアゾール誘導体(UV-3)、アクリ ロニトリル誘導体(UV-4)、安息香酸誘導体(UV -5)又は有機金属錯塩(UV-6)等があり、それぞ れ(UV-1)としては、サリチル酸フェニル、4-t ーブチルフェニルサリチル酸等を、(UV-2)として が、それらの中でも、製膜性が容易で加工性に優れてい 40 は、2-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ -4-メトキシベンゾフェノン等を、(UV-3) とし ては、2-(2′ーヒドロキシー5′ーメチルフェニ ル) ーベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー 3'-5'-ジーブチルフェニル)-5ークロロベンゾ トリアゾール等を、(UV-4) としては、2-エチル ヘキシルー2ーシアノー3、3′ージフェニルアクリレ ート、メチルーαーシアノーβー(p-メトキシフェニ ル) アクリレート等を、(UV-5)としては、レゾル シノールーモノベンゾエート、2′, 4′ージーtーブ。 50 チルフェニルー3, 5-t-ブチルー4-ヒドロキシベ

ンゾエート等を、(UV-6) としては、ニッケルビス ーオクチルフェニルサルファミド、エチルー3,5-ジ ーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルリン酸のニッケ ル塩等を挙げることができる。

【0015】又、透明フィルムを製造する際のドープに 滑り性を改善するためシリカ等の微粒子($0.01\sim$ 0.2 μ m)を $0.01\sim$ 0.1質量%添加することも できる。

【0016】本発明の透明樹脂層形成用組成物は、光学フィルムに表面加工するための透明樹脂層を塗設するた 10 めに使用される。この表面加工としては例えばブロッキング防止加工、防眩加工、反射防止加工、クリアハード加工、帯電防止加工、カール防止加工、易接着加工等が挙げられるが、特にこれらに限定されるものではない。ここでクリアハード加工とは透明樹脂フィルムの表面に耐摩擦性、耐薬品性等の耐久性を付与するものであり、具体的には後述する活性線硬化樹脂層を設けることによる方法が好ましいものとして挙げられる。

【0017】本発明の光学フィルム上の透明樹脂層とは、熱可塑性樹脂、活性線硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、 その他の樹脂を主たる成分とする層である。

【0018】本発明の片側に2層以上の透明樹脂層を形成する光学フィルムとしては、下記の例があげられるが、特にこれらに限定されるものではない。

【0019】クリアハード層(上層)/帯電防止層(下層)/透明樹脂フィルム/ブロッキング防止層 クリアハード層(上層)/下引き層(下層)/透明樹脂 フィルム/ブロッキング防止層

クリアハード層/透明樹脂フィルム/帯電防止層(下 層)/易接着層(上層)

2 層以上の透明樹脂層を形成する光学フィルムにおける 異物の問題は上層の膜厚が薄いほど、そして上層に対し て下層の膜厚が薄いほど異物が出やすい傾向があり、特 に上層の膜厚が 15μ m以下、下層の膜厚が 1μ m以下 のとき異物の問題が出やすく、本発明はこのような構成 の透明樹脂層を形成する光学フィルムにおいてより効果 的である。さらに、本発明の異物低減効果は特に上層に 活性線硬化樹脂層を設ける際に顕著な効果が認められて いる。

【0020】本発明の下層の塗布組成物についてさらに 40 帯電防止層に適用した例で説明する。

【0021】帯電防止加工とは、透明樹脂フィルムの取扱の際に、この樹脂フィルムが帯電するのを防ぐ機能を付与するものであり、具体的には、イオン導電性物質や導電性微粒子を含有する層を設けることによって行う。ここでイオン導電性物質とは電気伝導性を示し、電気を運ぶ担体であるイオンを含有する物質のことであるが、例としてはイオン性高分子化合物を挙げることができる。

【0022】イオン性高分子化合物としては、特公昭4 50 マー"の語は、視覚的観察によって透明またはわずかに

9-23828号、同49-23827号、同47-2 8937号にみられるようなアニオン性高分子化合物; 特公昭55-734号、特開昭50-54672号、特 公昭59-14735号、同57-18175号、同5 7-18176号、同57-56059号などにみられ るような、主鎖中に解離基をもつアイオネン型ポリマ 一;特公昭53-13223号、同57-15376 号、特公昭53-45231号、同55-145783 号、同55-65950号、同55-67746号、同 57-11342号、同57-19735号、特公昭5 8-56858号、特開昭61-27853号、同62 -9346号にみられるような、側鎖中にカチオン性解 離基をもつカチオン性ペンダント型ポリマー; 等を挙げ ることができる。また、導電性微粒子の例としては導電 性を有する金属酸化物が挙げられる。金属酸化物の例と LTd, ZnO, TiO2, SnO2, Al2O3, In2 O₃、SiO₂、MgO、BaO、MoO₂、V₂O₅等、 或いはこれらの複合酸化物が好ましく、特にZnO、T iO₂及びSnO₂が好ましい。異種原子を含む例として 20 は、例えば ZnOに対してはAl、In等の添加、Ti O₂に対してはNb、Ta等の添加、又SnO₂に対して は、Sb、Nb、ハロゲン元素等の添加が効果的であ る。これら異種原子の添加量は0.01mol%~25 mol%の範囲が好ましいが、0.1mol%~15m o 1%の範囲が特に好ましい。

【0023】また、これらの導電性を有する金属酸化物 粉体の体積抵抗率は $10^7\Omega$ c m以下特に $10^5\Omega$ c m以下であって、1次粒子径が100 Å以上 0.2μ m以下で、高次構造の長径が300 Å以上 6μ m以下である特定の構造を有する粉体を導電層に体積分率で0.01%以上20%以下含んでいることが好ましい。

【0024】特に好ましくは、特開平9-203810 号に記載されているアイオネン導電性ポリマーあるいは 分子間架橋を有する第4級アンモニウムカチオン導電性 ポリマーなどを含有することが望ましい。

【0025】架橋型カチオン性導電性ポリマーの特徴は、得られる分散性粒状ポリマーにあり、粒子内のカチオン成分を高濃度、高密度に持たせることができるため、優れた導電性を有しているばかりでなく、低い相対湿度下においても導電性の劣化は見られず、粒子同志も分散状態ではよく分散されているにもかかわらず、塗布後造膜過程において粒子同志の接着性もよいため膜強度も強く、また他の物質例えば支持体にも優れた接着性を有し、耐薬品性に優れている。

【0026】帯電防止層に用いられる架橋型のカチオン 性導電性ポリマーである分散性粒状ポリマーは一般に約 0.01 μ m \sim 0.3 μ mの粒子サイズ範囲にあり、好 ましくは0.05 μ m \sim 0.08 μ mの範囲の粒子サイ ズが用いられる。ここで用いている"分散性粒状性ポリ マー"の語け、相質的観察によって透明またけわずかに

濁った溶液に見えるが、電子顕微鏡の下では粒状分散物 として見えるポリマーである。本発明では下層塗布組成 物に上層の膜厚に相当する粒子径よりも大きなゴミ(異 物)が実質的に含まれない塗布組成物を用いることによ って、上層の異物故障を防止するものである。

【0027】具体例をあげると透明樹脂フィルム上に帯 電防止層とその上にクリアハードコート層を設ける場合 で説明するが、特にこれに限定されるものではない。帯 電防止層はイオン導電性微粒子や導電性微粒子を含み、 これらの粒子サイズが $0.1 \sim 0.2 \mu m$ のものが好ま 10しく用いられる。これを膜厚 0.2μmで塗布した上に クリアハードコート層が設けられる。クリアハードコー ト層の膜厚が3μmとした場合、本発明の製造方法では 下層である帯電防止層の塗布組成物が 3 μ m以上の粒子 径を有するゴミ (異物) を含まないことによって、クリ アハードコート層の異物故障を防止する。具体的には、 粒子径3μmにおける粒子捕捉効率が99%以上、より 好ましくは3μmのアブソリュートタイプのフィルター もしくはそれより細かいフィルターを使用して濾過した 下層の塗布組成物を用いて塗布、乾燥させ、その上に上 20 層を塗設するものである。使用するフィルターは細かい ほどゴミ(異物)を除去することができるが、帯電防止 層のように微粒子を添加している場合は、これが捕捉さ れてしまうと好ましくない。そこで、添加した微粒子の 体積平均粒子径と、その標準偏差(SD)を粒度分布測 定等により求める。そして、体積平均粒子径+3SDに 相当する粒子径におけるそのフィルターの捕捉効率を確 認し、その捕捉効率が30%以下(70%以上は通過す る。) であることが好ましく、さらに10%以下(90 %以上は通過する。) であるフィルターを使用すること 30 が望ましい。

【0028】標準偏差が求められない場合は、粒子径ご との頻度分布と通過分積算%から添加した粒子の99. 9%分に相当する粒子径を代用してもよい。例えば、上 記の例の場合、3μmにおける粒子捕捉効率が99%以 上、より好ましくは 3 μ m のアブソリュートタイプのフ ィルターより細かいフィルターでかつ、体積平均粒子径 が 0. 15 µ m で添加した微粒子の 99. 9%が 0. 5 μ m以下の状態で分散されていれば、0.5 μ mにおけ る粒子捕捉効率が30%以下であるフィルター選定する 40 と実用上好ましく用いることができる。さらに好ましく は0. 5μmにおける粒子捕捉効率が10%以下である フィルター選定するとなお好ましい。このような目的に はサーフェイスタイプのフィルターが好ましく用いられ る。この様な目的に用いられるフィルタとしては、アド バンテック製TCP-LX、JX、HX、FXあるいは TCPD-02A, 03A, 05A-1, -3などか ら、あるいは他メーカーのフィルターから使用条件にあ わせて適宜選択、あるいは組み合わせて使用することが できる。

【0029】帯電防止層に用いられる透明樹脂バインダ ーとしては、セルロースジアセテート、セルローストリ アセテート、セルロースアセテートブチレート、セルロ ースアセテートフタレート、セルロースアセテートプロ ピオネート、又はセルロースナイトレート等のセルロー ス誘導体、ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレ ート、又はコポリブチレンーテレ/イソフタレート等の ポリエステル、ポリビニルホルマール、ポリビニルアセ タール、ポリビニルブチラール、又はポリビニルベンザ ール等のポリビニルアルコール誘導体、ノルボルネン化 合物を含有するノルボルネン系ポリマー、ポリメチルメ タアクリレート等を用いることが出来るが特にこれらに 限定されるものではない。

【0030】帯電防止層の塗布組成物として使用できる 有機溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノ ール、n ーブタノール、2ーブタノール、 t ーブタノー ルなどのアルコール類、メチルエチルケトン、メチルイ ソブチルケトン、アセトンなどのケトン類、酢酸エチ ル、酢酸メチル、乳酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸 アミル、酪酸エチルなどのエステル類、グリコールエー テル類(プロピレングリコールモノ(C1~C4)アル キルエーテル(具体的にはプロピレングリコールモノメ チルエーテル(PGME)、プロピレングリコールモノ エチルエーテル、プロピレングリコールモノーnープロ ピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプロピル エーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル 等)、プロピレングリコールモノ (C1~C4) アルキ ルエーテルエステル(プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチル エーテルアセテート))、その他の溶媒などがあげられ る。特にこれらに限定されるものではないが、これらを 適宜混合した溶媒が好ましく用いられる。

【0031】本発明の塗布組成物を塗布する方法は、ド クターコート、エクストルージョンコート、スライドコ ート、ロールコート、グラビアコート、ワイヤーバーコ ート、リバースコート、カーテンコート、押し出しコー トあるいは米国特許2,681,294号明細書に記載 のホッパーを使用するエクストルージョンコート方法等 により塗布することが出来る。

【0032】本発明では下層の塗布面の中心線表面粗さ Raを規定することにより、上層が平滑で均一な透明樹 脂フィルムも提供する。下層の塗布面の中心線表面粗さ Raが30nm以下である下層上に上層を設けることに よって、平滑で均一な上層を得ることができたのであ る。中心線表面粗さRaは光学式表面粗さ計などによっ て測定することが望ましい。

【0033】さらに本発明の塗布組成物についてクリア ハードコート加工のための活性線硬化性樹脂層の例につ いて説明する。活性線硬化樹脂層とは紫外線や電子線の 50 ような活性線照射により架橋反応などを経て硬化する樹

脂を主たる成分とする層をいう。活性線硬化樹脂として は紫外線硬化性樹脂や電子線硬化性樹脂などが代表的な ものとして挙げられるが、紫外線や電子線以外の活性線 照射によって硬化する樹脂でもよい。紫外線硬化性樹脂 としては、例えば、紫外線硬化型アクリルウレタン系樹 脂、紫外線硬化型ポリエステルアクリレート系樹脂、紫 外線硬化型エポキシアクリレート系樹脂、紫外線硬化型 ポリオールアクリレート系樹脂、又は紫外線硬化型エポ キシ樹脂等を挙げることが出来る。

【0034】紫外線硬化型アクリルウレタン系樹脂は、一般にポリエステルポリオールにイソシアネートモノマー、もしくはプレポリマーを反応させて得られた生成物に更に2ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート(以下アクリレートにはメタクリレートを包含するものとしてアクリレートのみを表示する)、2ーヒドロキシプロピルアクリレート等の水酸基を有するアクリレート系のモノマーを反応させることによって容易に得ることが出来る(例えば特開昭59-151110号)。

【0035】紫外線硬化型ポリエステルアクリレート系 20 樹脂は、一般にポリエステルポリオールに2ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシアクリレート系のモノマーを反応させることによって容易に得ることが出来る(例えば、特開昭59-151112号)。

【0036】紫外線硬化型エポキシアクリレート系樹脂の具体例としては、エポキシアクリレートをオリゴマーとし、これに反応性希釈剤、光反応開始剤を添加し、反応させたものを挙げることが出来る(例えば、特開平1-105738号)。この光反応開始剤としては、ベンゾイン誘導体、オキシムケトン誘導体、ベンゾフェノン 30 誘導体、チオキサントン誘導体等のうちから、1種もしくは2種以上を選択して使用することが出来る。

【0037】また、紫外線硬化型ポリオールアクリレー ト系樹脂の具体例としては、トリメチロールプロパント リアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアク リレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペ ンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリ スリトールヘキサアクリレート、アルキル変性ジペンタ エリスリトールペンタアクリレート等を挙げることが出 来る。これらの樹脂は通常公知の光増感剤と共に使用さ 40 れる。また上記光反応開始剤も光増感剤としても使用出 来る。具体的には、アセトフェノン、ベンゾフェノン、 ヒドロキシベンゾフェノン、ミヒラーケトン、αーアミ ロキシムエステル、テトラメチルウラムモノサルファイ ド、チオキサントン等及びこれらの誘導体を挙げること が出来る。また、エポキシアクリレート系の光反応剤の 使用の際、n-ブチルアミン、トリエチルアミン、トリ -n-ブチルホスフィン等の増感剤を用いることが出来 る。紫外線硬化性樹脂組成物に用いられる光反応開始剤 又光増感剤は該組成物100質量部に対して0.1~1 50 5質量部であり、好ましくは1~10質量部である。

【0038】紫外線硬化性樹脂を光硬化反応により硬化皮膜層を形成するための光源としては、紫外線を発生する光源であればいずれでも使用出来る。例えば、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、カーボンアーク灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ等を用いることが出来る。照射条件はそれぞれのランプによって異なるが、照射光量は20~1000mJ/cm²程度あればよく、好ましくは、50~2000mJ/cm²である。近紫外線領域から可視光線領域にかけてはその領域に吸収極大のある増感剤を用いることによって使用出来る。

【0039】この硬化皮膜層に、液晶表示装置パネルの 表面に防眩性を与えるために、また他の物質との対密着 性を防ぐ性質を与えるために、対擦り傷性等のために無 機あるいは有機のマット剤を加えることもできる。例え ば、無機粒子としては酸化ケイ素、酸化チタン、酸化ア ルミニウム、酸化錫、酸化亜鉛、炭酸カルシウム、硫酸 バリウム、タルク、カオリン、硫酸カルシウム等を挙げ ることができ、また有機粒子としては、ポリメタアクリ ル酸メチルアクリレート樹脂粉末、アクリルスチレン系 樹脂粉末、ポリメチルメタクリレート樹脂粉末、シリコ ン系樹脂粉末、ポリスチレン系樹脂粉末、ポリカーボネ ート樹脂粉末、ベンゾグアナミン系樹脂粉末、メラミン 系樹脂粉末、ポリオレフィン系樹脂粉末、ポリエステル 系樹脂粉末、ポリアミド系樹脂粉末、ポリイミド系樹脂 粉末、あるいはポリ弗化エチレン系樹脂粉末等紫外線硬 化性樹脂組成物に加えることが出来る。これらの粒子粉 末の平均粒径としては、 0.01μ m~ 10μ mであ り、紫外線硬化樹脂組成物と微粒子粉末との割合は、樹 脂組成物100質量部に対して、0.1~20質量部と なるように配合することが望ましい。防眩効果を付与す るには、平均粒径 0.1~1μm、樹脂組成物 100質 量部に対して1~15質量部が好適である。

【0040】また更に、ブロッキング防止機能を果たすものとして、上述したのと同じ成分で、体積平均粒径 $0.005\sim0.1\mu$ mの粒子を樹脂組成物100質量部に対して $0.1\sim5$ 質量部、併せて用いることもできる。

【0041】帯電防止層の上に、該紫外線硬化性樹脂組成物を塗設することで、透明樹脂フィルムに帯電防止加工とクリアハード加工することができる。本発明の上層用の塗布組成物としては、溶媒としてプロピレングリコールモノ(C1~C4)アルキルエーテルとしては具体的にはプロピレングリコールモノ、C1~C4)アルキルエーテルとしては具体的にはプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコール

モノーn-プロピルエーテル、プロピレングリコールモ ノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブ チルエーテルなどがあげられる。又、プロピレングリコ ールモノ (C1~C4) アルキルエーテルエステルとし ては特にプロピレングリコールモノアルキルエーテルア セテートがあげられ、具体的にはプロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテートなどがあげられる。プロ ピレングリコールモノ (C1~C4) アルキルエーテル 及び/又はプロピレングリコールモノ (C1~C4) ア 10 ルキルエーテルエステルと混合されて使用される溶媒と してはメタノール、エタノール、プロパノール、n-ブ タノール、2ーブタノール、tーブタノール、シクロへ キサノールなどのアルコール類、メチルエチルケトン、 メチルイソブチルケトン、アセトンなどのケトン類、酢 酸エチル、酢酸メチル、乳酸エチル、酢酸イソプロピ ル、酢酸アミル、酪酸エチルなどのエステル類、トルエ ン、キシレン等の炭化水素類、その他の溶媒などがあげ られる。或いは、これらの溶媒が、適宜混合されて用い られる。混合される溶媒としては、特にこれらに限定さ れるものではない。

【0042】上記有機溶媒は紫外線照射前に蒸発させるため、乾燥工程を必要とする。ところで、下記の如き樹脂モノマーは溶媒としても機能するが、硬化後、紫外線硬化性樹脂と共に樹脂内に固形分として留まり透明樹脂層を形成する成分であり、本発明の塗布組成物における溶媒には含めない。

【0043】樹脂モノマーとしては、例えば、不飽和二重結合が一つのモノマーとして、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ブチルアクリレート、酢酸ビニル、ベンジルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、スチレン等の一般的なモノマーを挙げることが出来る。また不飽和二重結合を二つ以上持つモノマーとして、エチレングリコールジアクリレート、ジビニルベンゼン、1,4ーシクロヘキサンジアクリレート、1,4ーシクロヘキシルジメチルアジアクリレート、前出のトリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリルエステル等を挙げることができる。

【0044】本発明の塗布組成物は固形分濃度は10~ 40 95質量%であることが好ましく、塗布方法により適当な濃度が選ばれる。

【0045】これらの上層用である塗布組成物は、溶媒が蒸発した後の表面張力で36×10⁻³N/m以下であることが好ましく。乾燥、紫外線照射等による硬化後の上層面の異物故障が少なくなった。これは、異物故障の核となるゴミが下層上にあっても、表面張力が36×10⁻³N/m以下であると上層を形成する樹脂がよりにくくなり、結果として異物故障がより小さく見えることによるものと思われる。さらに溶媒を含む塗布時の表面張

力で 2.6×1.0^{-3} N/m以下であると塗布性もよくなりさらに好ましい効果が得られた。表面張力の測定は塗布組成物をJ.I.S.K.3.3.6.2に準拠して測定すればよい。

【0046】紫外線硬化性樹脂組成物塗布液の塗布方法としては、グラビアコーター、スピナーコーター、ワイヤーバーコーター、ロールコーター、リバースコーター、押出コーター、エアードクターコーターとう公知の方法を用いることが出来る。塗布量はウエット膜厚で0.1~30 μ mが適当で、好ましくは、0.5~15 μ mである。塗布速度は好ましくは10~40m/minで行われる。

【0047】紫外線硬化性樹脂組成物は塗布乾燥された後、紫外線を光源より照射するが、照射時間は0.5秒~5分がよく、紫外線硬化性樹脂の硬化効率、作業効率とから3秒~2分がより好ましい。

【0048】本発明に係る偏光板保護フィルム及び偏光板を装着した液晶パネルはパソコンやワープロのように室内で使用されるものばかりではなく、カーナビゲーションのように真夏の車内に放置される場合もあり、偏光板保護フィルムに耐光性や耐熱性が要求されることがある。そこで、紫外線硬化性樹脂組成物を含有する層に紫外線を照射し硬化させた硬化皮膜層の耐光性を高めるために、紫外線硬化性樹脂組成物の光硬化を妨げない程度に紫外線吸収剤を紫外線硬化性樹脂組成物に含ませてもよい。紫外線吸収剤としては、前記透明なプラスチックフィルムに含有させてもよい紫外線吸収剤と同様なものを用いることが出来る。

【0049】また硬化された層の耐熱性を高めるために、酸化防止剤を光硬化反応を抑制しないようなものを選んで用いることが出来る。例えば、ヒンダードフェノール誘導体、チオプロピオン酸誘導体、ホスファイト誘導体、等を挙げることが出来る。具体的には、例えば、4,4'ーチオビス(6ーtー3ーメチルフェノール)、4,4'ービチリデンビス(6ーtーブチルー3ーメチルフェノール)、1,3,5ートリス(3,5ージーtーブチルー4ーハイドロキシベンジル)イソシアヌレート、2,4,6ートリス(3,5ージーtーブチルー4ーヒドロオキシベンジル)メシチレン、ジーオクタデシルー4ーヒドロキシー3,5ージーtーブチルベンジルホスフェート等を挙げることが出来る。

【0050】ところで、フィルムの片面だけに表面加工を施した場合や、両面に異なる種類あるいは異なる程度の付加価値を付与するために表面加工を施した場合などには、フィルムが丸まってしまうというカール現象が起こり易い。カールしてしまうとこれを用いて偏光板を作製する際に取扱いにくく不都合である。

核となるゴミが下層上にあっても、表面張力が36×1 【0051】このようなカールを防止することにより、 0⁻³N/m以下であると上層を形成する樹脂がよりにく カールによる不都合を解消し、かつ偏光板用保護フィル くなり、結果として異物故障がより小さく見えることに ムとしての機能を損なわないようにするため、帯電防止 よるものと思われる。さらに溶媒を含む塗布時の表面張 50 層及び/又はハードコート層を塗設した反対側にアンチ

カール層を設けることが望まれる。すなわち、アンチカ ール層を設けた面を内側にして丸まろうとする性質を持 たせることにより、カールの度合いをバランスさせるも のである。なお、アンチカール層は好ましくはブロッキ ング層として塗設され、その場合、塗布組成物にはブロ ッキング防止機能を持たせるための前述の無機微粒子及 び有機微粒子を含有させることができる。

【0052】アンチカール機能の付与は、具体的には偏 光板用保護フィルムとして用いる透明樹脂フィルムを溶 解させる溶媒又は膨潤させる溶媒を含む組成物を塗布す 10 ることによって行われる。用いる溶媒としては、溶解さ せる溶媒及び/又は膨潤させる溶媒の混合物の他さらに 溶解させない溶媒を含む場合もあり、これらを透明樹脂 フィルムのカール度合や樹脂の種類によって適宜の割合 で混合した組成物及び塗布量を用いて行う。

【0053】カール防止機能を強めたい場合は、用いる 溶媒組成を溶解させる溶媒及び/又は膨潤させる溶媒の 混合比率を大きくし、溶解させない溶媒の比率を小さく するのが効果的である。この混合比率は好ましくは(溶 ない溶媒) = 10:0~1:9で用いられる。このよう な混合組成物に含まれる、透明樹脂フィルムを溶解又は 膨潤させる溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケ トン、N, N-ジメチルホルムアミド、酢酸メチル、酢 酸エチル、トリクロロエチレン、メチレンクロライド、 エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロ エタン、クロロホルムなどがある。溶解させない溶媒と しては、例えば、メタノール、エタノール、nープロピ ルアルコール、i-プロピルアルコール、n-ブタノー 30 ルなどがある。

【0054】これらの塗布組成物をグラビアコーター、 ディップコーター、リバースコーター、押し出しコータ*

実施例1

〈透明樹脂フィルム1の作製〉

(ドープ組成物(イ))

セルローストリアセテート (酸化度61.0%)

100質量部

エチルフタリルエチルグリコレート

4質量部

2-[5-000(2H)-ベンゾトリアゾールー2-イル]

- 4 - メチルー 6 - (t ープチル) - フェノール

1質量部

2- [(2H) -ベンゾトリアゾール-2-イル] -4, 6-ジ-t-ペンチ

ルフェノール

1質量部

メチレンクロライド

430質量部

メタノール

90質量部

上記組成物を密閉容器に投入し、加圧下で80℃に保温 し撹伴しながら完全に溶解した。

【0056】次にこのドープを濾過し、冷却して33℃ に保ちステンレスバンド上に均一に流延し、剥離が可能 になるまで溶媒を蒸発させたところで、ステンレスバン※

〈透明樹脂フィルム2の作製〉

※ド上から剥離後、多数のロールで搬送させながら乾燥を 終了させ膜厚80μmのフィルムを得た。

【0057】ステンレスバンドに接している面をb面と し、もう一方の面をa面とする。

*一等を用いて透明樹脂フィルムの表面にウェット膜厚 1 ~100 µ mで塗布するのが好ましいが、特に5~30 μmであると良い。ここで用いることのできる樹脂とし ては、例えば塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、塩化ビ ニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、酢酸ビニルとビニルアルコ ールの共重合体、部分加水分解した塩化ビニルー酢酸ビ ニル共重合体、塩化ビニルー塩化ビニリデン共重合体、 塩化ビニルーアクリロニトリル共重合体、エチレンービ ニルアルコール共重合体、塩素化ポリ塩化ビニル、エチ レン-塩化ビニル共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重 合体等のビニル系重合体あるいは共重合体、ニトロセル ロース、セルロースアセテートプロピオネート、ジアセ チルセルロース、セルロースアセテートブチレート樹脂 等のセルロース誘導体、マレイン酸および/またはアク リル酸の共重合体、アクリル酸エステル共重合体、アク リロニトリルースチレン共重合体、塩素化ポリエチレ ン、アクリロニトリルー塩素化ポリエチレンースチレン 共重合体、メチルメタクリレートーブタジエンースチレ ン共重合体、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹 解させる溶媒及び/又は膨潤させる溶媒): (溶解させ 20 脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリエステルポリウレ タン樹脂、ポリエーテルポリウレタン樹脂、ポリカーボ ネートポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエー テル樹脂、ポリアミド樹脂、アミノ樹脂、スチレンーブ タジエン樹脂、ブタジエンーアクリロニトリル樹脂等の ゴム系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂等を挙げ ることができるが、これらに限定されるものではない。

[0055]

ス系樹脂層である。

【実施例】以下、本発明を実施例にて具体的に説明する が、本発明はこの実施例に限定されるものではない。ま ず、実施例で用いる各組成物等を説明する。

特に好ましくはジアセチルセルロースのようなセルロー

(ドープ組成物(ロ))

ポリカーボネート樹脂 (粘度平均分子量4万、ビスフェノールA型)

100質量部

20

2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-t-プチルフェニル)-ベンゾト

リアゾール

1. 0質量部

メチレンクロライド

430質量部

メタノール

90質量部

上記組成物を密閉容器に投入し、加圧下で80℃に保温 し撹拌しながら完全に溶解して、ドープ組成物(ロ)を 得た。

*ョン5 nmになるように乾燥時間を調整し、ステンレス バンド上から剥離後、多数のロールで搬送させながら乾 10 燥を終了させ膜厚80μmのポリカーボネートフィルム を得た。このとき、ステンレスバンドに接していた側を b面とし、その反対面をa面とする。

【0059】下記の組成物を調製した。

塗布組成物(1)又は(1')

ポリメチルメタアクリレート

0.5質量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

75質量部

メチルエチルケトン

20質量部

乳酸エチル

5 質量部

また、この塗布組成物を $1 \mu m$ のアブソリュートフィル% %ターで濾過したものを塗布組成物(1')とした。

塗布組成物 (2) 又は (2')

ポリメチルメタアクリレート

0.5質量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

65質量部

メチルエチルケトン

20質量部

乳酸エチル

5質量部

メタノール

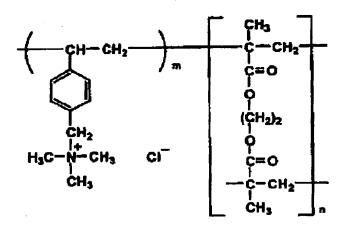
10質量部

導電性ポリマー樹脂 (1) (0.1~0.3μ m粒子)

0.5質量部

★ ★【化1】

導電性ポリマー樹脂(1)



m:n = 93:7

【0060】また、この塗布組成物を3μm粒子捕捉効 ☆0%以下のフィルターで濾過したものを塗布組成物率が99%以上で、0.5μm以下の粒子捕捉効率が1☆ (2′)とした。 塗布組成物 (3)

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート単量体

7.0質量部

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート2量体

15質量部

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート3量体以上の成分

15質量部

ジエトキシベンゾフェノンUV開始剤

2質量部

シリコーン系界面活性剤 (BYK-306 (ビックケミージャパン社製)

1質量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

75質量部

・メチルエチルケトン

75質量部

この組成物の表面張力は25×10⁻³N/mであり、溶 媒が蒸発した後の表面張力は26×10⁻³N/mであっ た。(協和界面科学株式会社製 CBVP-A3にて測* *定した。)この塗布組成物を1 µ mのアブソリュートフ ィルターで濾過したものを塗布組成物(3)とした。

塗布組成物(4)(比較例)

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート単量体

70質量部

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート2量体

15質量部

ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート3量体以上の成分

15質量部

ジエトキシベンゾフェノンUV開始剤

2質量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

75質量部

メチルエチルケトン

75質量部

この組成物の表面張力は28×10⁻³N/mであり、溶 媒が蒸発した後の表面張力は40×10⁻³N/mであっ※

※た。この塗布組成物を1μmのアブソリュートフィルタ ーで濾過したものを塗布組成物(4)とした。

塗布組成物 (5)

アセトン

72質量部

メタノール

18質量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

10質量部

ジアセチルセルロース

, 0.5質量部

2%アセトン分散超微粒子シリカアエロジル200

0.1質量部

(日本アエロジル(株)製)

この塗布組成物を3μmのフィルターで濾過したものを 塗布組成物(5)とした。

【0061】下記に従って、本発明の光学フィルム例-1~3と比較例-1~3を作製した。

〈本発明の光学フィルム及び比較例の作製〉透明樹脂フ ィルム1の作製の方法で作製したトリアセチルセルロー スフィルムの片面 (a面) に塗布組成物 (5) をウェッ ト膜厚13μmとなるように塗布し、80℃に設定され た乾燥部で乾燥して透明樹脂層(ブロッキング層)を設 けた。

(1)、(1')、(2)又は(2')をそれぞれウェ ット膜厚13μm (乾燥膜厚約0.2μm) となるよう に塗布し、80℃に設定された乾燥部で乾燥して透明樹 40 及び反射光にて確認し、一定面積ごとの個数を確認し 脂層(下引き層or帯電防止層)を設けた。b面下層の 表面粗さを測定した結果、(1′)Ra10nm、

- 【0062】さらに、片面(b面)に塗布組成物
- (2') Ra14nmに対して、(1) Ra34nm、★

- ★ (2) Ra39nmであった。測定は、WYKO社製R ST/PLUSを使用し、299. 4 μm×222. 4 μmの面積に対してRaを求めた。
- 30 【0063】その上に塗布組成物(3)又は(4)をウ エット膜厚13μmとなるように塗布し、80℃に設定 された乾燥部で乾燥し、紫外線を200mJ/cm²で 照射して硬化させ、ドライ膜厚 4 μ m の透明樹脂層 (ク リアハードコート層)を設けた。このようにして、表1 に示した本発明の光学フィルム例-1~3と比較例-1 ~3を作製した。

【0064】これらの試料について、光学フィルムの透 明樹脂層上に目視にて確認できる100μm以上の大き さの異物及び50~100µmの大きさの異物を透過光 た。その結果を表2に示す。◆

【表 1 】

	本発明の例-1	本発明の例-2	本発明の例-3	比較例-1	比較例-2	比較例-3
b面上層	(3)	(3)	(4)	(3)	(3)	(4)
b面下層	(1')	(2')	(2')	(1)	(2)	(2)
aiti	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)



	大型組の例-1	本発明の例-2	本発明の例-3	比較例-1	比較例-2	比較例-3	
異物数/s²	0	0	•	12	18	34	
(100 μ m<) 異物数/m²	O	D	3	31	39	68	
(50~100 μe) ヘイズ (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	
おお (カ)	0	0	0	0	0~Δ	<u>0~∆</u>	

【0066】このように本発明の組成物を用いて作製し 対して異物数が少なくなることが確認された。さらに、 本発明の上層の塗布組成物を用いることによって、さら に異物数を低減できることが確認された。又、本発明の 光学フィルムは比較の光学フィルムと比べて、膜付き性 も良好であり、ヘイズも0.1%以下で低いことが確認 された。本発明の下層塗布組成物を塗設した本発明の光 学フィルム例-1~3の下層表面を光学顕微鏡にて観察 したところ、直径 4 μ m以上の異物は認められなかった のに対し、同様に比較例-1~3の下層表面を光学顕微 鏡にて観察したところ、下層表面に直径4~10μm程 20 度の異物が認められた。

実施例2

下記に従って、本発明の光学フィルム例-4~5と比較 例-4~5を作製した。

〈本発明の光学フィルム及び比較例の作製〉透明樹脂フ*

- *ィルム2の作製の方法で作製したポリカーボネートフィ た本発明の光学フィルム例-1~3は比較例-1~3に 10 ルムの片面(b面)に塗布組成物(2)又は(2^\prime)を それぞれウェット膜厚13 µ mとなるように塗布し、8 0℃に設定された乾燥部で乾燥して透明樹脂層(帯電防 止層)を設けた。その上に塗布組成物(3)又は(4) をウェット膜厚13μmとなるように塗布し、80℃に 設定された乾燥部で乾燥し、紫外線を150ml/cm ²で照射し硬化させて、ドライ膜厚4μmの透明樹脂層 (クリアハードコート層)を設けた。このようにして、 表3に示した本発明の光学フィルム例-4~5と比較例 - 4~5を作製した。
 - 【0067】これらの試料について、光学フィルムの透 明樹脂層上に目視にて確認できる100 μ m以上の大き さの異物及び50~100μmの大きさの異物を透過光 及び反射光にて確認し、一定面積ごとの個数を確認し た。その結果を表4に示す。◆

【表3】

	本発明の例-4	本発明の例-5	比較例-4	比較例-5
b面上層	(3)	(4)	(3)	(4)
b回下層	(2')	(2')	(2)	(2)

[0068] ◆

※30※【表4】

	本発明の例-4	本発明の例-5	比較例-4	比較例-5
異物数/■2	0	1	15	21
(100 µ s<)				
異物数/=2	0	3	32	46
(50~100 µm)				

【0069】このように本発明の組成物を用いて作製し た本発明の光学フィルム例-4~5は比較例-4~5に 対して異物数が著しく少なくなることが確認された。 実施例3

〈偏光板としての評価〉本発明の例-2あるいは比較例 - 2の透明樹脂フィルムを偏光板用保護フィルムとして 下記の方法に従って偏光板を作製した。厚さ120 µ m のポリビニルアルコールフィルムをヨウ素1部、ヨウ化 カリウム2部、ホウ酸4部を含む水溶液に浸漬し50℃ で4倍に延伸し偏光膜を得た。

【0070】下記1.~5.の工程で、偏光膜と偏光板 用保護フィルムとをはり合わせて偏光板を作製した。 〈偏光板の作製方法〉

1. 長手方向 3 0 c m、巾手方向 1 8 c mに切り取った 50 / c m²の応力をかけて、ローラスピードは約 2 m/m

- 保護フィルム試料2枚を2mol/lの水酸化ナトリウ ム溶液に60℃で2分間浸漬し、さらに水洗、乾燥させ た。
- 40 2. 保護フィルム試料と同サイズの上記偏光膜を固形分 2質量%のポリビニルアルコール接着剤槽中に1~2秒 間浸潰する。
 - 3. 上記2. の偏光膜に付着した過剰の接着剤を軽く取 り除き、上記1. の保護フィルム試料の b 面上にのせ て、さらに上記1. と同一の試料フィルムの b 面と接着 剤とが接する様に積層し配置する。
 - 4. ハンドローラで上記3. で積層された偏光膜と保護 フィルムとの積層物の端部から過剰の接着剤及び気泡を 取り除きはり合わせる。ハンドローラは約19~29N

26

inとした。5.80℃の乾燥器中に4.で得た試料を2分間放置した。

【0071】このようにして各々5枚作製した偏光板について、目視による故障を確認したところ、本発明の例-2の透明樹脂フィルムを使用した偏光板は5枚とも故障は認められず、液晶ディスプレイなどの画像表示装置用の偏光板として優れていることが確認された。一方、*

*比較例-2の透明樹脂フィルムを使用した偏光板は5枚のうち3枚には故障が認められた。

[0072]

【発明の効果】本発明により、透明樹脂フィルム上に片側に2層以上の透明樹脂層を形成する際に、塗布乾燥課程で発生する異物故障の発生を抑制し、光学フィルムとしての性能を向上させることができた。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 2 B 1/10

(72) 発明者 清水 邦夫

510

G 0 2 F 1/1335

5 1 0

G 0 2 F 1/1335

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内 G 0 2 B 1/10

Z